

**VIIYONG**

版本号: SVEX-CBE201908  
生效日期: 2019-08-29

**广东微容电子科技有限公司**  
GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

**片式高容多层陶瓷电容器**  
**产品规格书**  
**Product Specification**

地址: 罗定市双东街道创业二路1号微容科技园  
ADD: Viiyong Hi-Tech Park, No.1 Chuangye 2nd Road, Shuangdong Sub-district, Luoding,  
Guangdong, P. R. China  
Postcode: 527200 TEL: 0766-3810639 FAX: 0766-3810639  
备注: 产品规格书仅供设计选型参考用, 不作为交货依据。

1. 范围:

此规格书适用于下面列出的所有系列的片式高容多层陶瓷电容器 (英文缩写 MLCC):

1.1 应用特性: 通用;

1.2 结构设计分类: 高容;

产品尺寸规格: 0402、0603、0805、1206、1210;

标称电容量范围: 27nF~100μF

额定电压范围: 4V~50V

1.3 介质特性组别: X7R、X5R、X5S、X5T、Y5V

2. 产品的命名规则:

**V 105 M 0402 X5R 160 N B \***

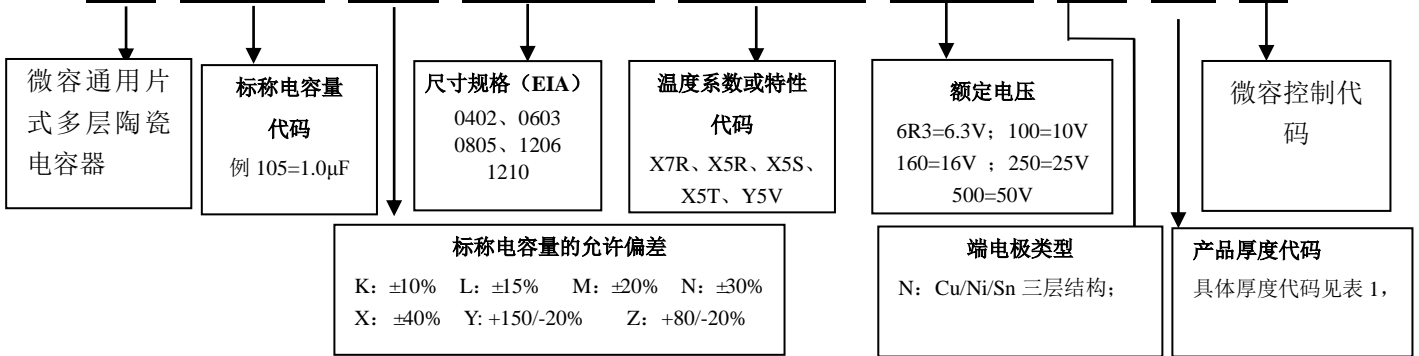


图 1 产品外形示意图

表 1 MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)

尺寸规格	长度 (L)	宽度 (W)	端头宽度 (L <sub>1</sub> 、L <sub>2</sub> )	厚度 (T)	厚度代码
0402	1.00±0.05	0.50±0.05	0.10~0.35	0.50±0.05	B
	1.00 <sup>+0.15</sup> <sub>-0.05</sub>	0.50 <sup>+0.13</sup> <sub>-0.05</sub>	0.10~0.35	0.50 <sup>+0.13</sup> <sub>-0.05</sub>	N
	1.00 <sup>+0.15</sup> <sub>-0.05</sub>	0.50 <sup>+0.15</sup> <sub>-0.05</sub>	0.10~0.35	0.50 <sup>+0.15</sup> <sub>-0.05</sub>	6
	1.00 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.05</sub>	0.50 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.05</sub>	0.10~0.35	0.50 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.05</sub>	C
0603	1.60 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.10</sub>	0.80 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.10</sub>	0.15~0.60	0.45±0.05	S
	1.60±0.10	0.80±0.10	0.15~0.60	0.80±0.10	D
	1.60 <sup>+0.20</sup> <sub>-0</sub>	0.80 <sup>+0.15</sup> <sub>-0.05</sub>	0.15~0.60	0.80 <sup>+0.15</sup> <sub>-0.05</sub>	E
	1.60 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.10</sub>	0.80 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.10</sub>	0.15~0.60	0.80 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.10</sub>	K
	1.60±0.25	0.80±0.25	0.20~0.60	0.80±0.25	4
0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.20~0.75	0.85±0.10	E
	2.00±0.20	1.25±0.20	0.20~0.75	0.85 <sup>+0.15</sup> <sub>-0.35</sub>	Y
	2.00±0.15	1.25±0.15	0.20~0.75	1.25±0.15	5
	2.00 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.30</sub>	1.25 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.30</sub>	0.20~0.75	1.25 <sup>+0.20</sup> <sub>-0.30</sub>	H
1206	3.20±0.15	1.60±0.15	0.25~0.75	0.85 <sup>+0.15</sup> <sub>-0.35</sub>	Y
	3.20±0.20	1.60±0.20	0.25~0.75	1.15±0.20	O
	3.20±0.15	1.60±0.15	0.25~0.75	1.60±0.20	L
1210	3.20±0.20	2.50±0.20	0.25~0.75	1.60±0.20	L
	3.20±0.20	2.50±0.20	0.25~0.75	2.00±0.20	Q
	3.20±0.20	2.50±0.20	0.25~0.75	2.50±0.20	R

表 2 产品的介质特性组别

介质特性组别	工作温度范围	温度系数或温度特性
X7R	-55℃~+125℃	±15%
X5R	-55℃~+85℃	±15%
X5S	-55℃~+85℃	±22%
X5T	-55℃~+85℃	+22/-33%
Y5V	-30℃~+85℃	+22/-82%

表 3 容量范围与厚度代码对照表

尺寸规格	额定电压 /U <sub>R</sub>	标称电容量范围				厚度代码	
		X7R	X5R	X5S/X5T	Y5V		
0402	50V	27nF~100nF	82nF~470nF	100nF~470nF	100nF~470nF	C	
	35V	—	82nF~470nF 1.0μF/2.2μF	100nF~470nF	100nF~470nF	C	
	25V	—	—	120nF~820nF	—	150nF~680nF	N
		—	—	1.0μF	1.0μF	1.0μF	B
		—	—	2.2μF	2.2μF	2.2μF	C
		—	—	2.2μF	—	—	N
	16V	—	—	—	—	—	B
		—	220nF	270nF~2.2μF	—	330nF~2.2μF	N
		—	—	1.0μF	1.0μF~2.2μF	1.0μF	B
		—	—	4.7μF	—	4.7μF	C
	10V	—	—	4.7μF	—	4.7μF	6
		—	220nF	270nF~820nF	—	330nF~680nF	N
		—	—	1.0μF~2.2μF	1.0μF	1.0μF~2.2μF	B
		—	—	2.7μF~4.7μF	—	2.7μF~4.7μF	6
	6.3V	—	—	4.7μF~10μF	—	4.7μF~10μF	C
		—	220nF	270nF~820nF	—	330nF~680nF	N
		—	—	1.0μF~2.2μF	1.0μF~2.2μF	1.0μF~2.2μF	B
		—	—	2.7μF~4.7μF	2.7μF~4.7μF	2.7μF~4.7μF	6
	4V	—	—	4.7μF~10μF	4.7μF~10μF	4.7μF~10μF	C
		—	—	10μF~22μF	—	10μF~22μF	C
—		120nF~1.0μF	1.0μF	—	1.0μF	D	
—		—	2.2μF	—	2.2μF	K	
0603	35V	—	1.0μF	—	1.0μF	D	
	—	—	2.2μF~4.7μF	—	—	K	
	25V	—	—	1.0μF~2.2μF	—	1.0μF~2.2μF	S
		—	470nF~1.0μF	270nF~3.9μF	0.47μF~1.0μF	330nF~3.3μF	D
		—	—	4.7μF~10μF	—	4.7μF~10μF	K
	16V	—	—	1.0μF~2.2μF	—	1.0μF~2.2μF	S
		—	470nF~1.0μF	560nF~4.7μF	—	680nF~3.3μF	D
		—	—	4.7μF	—	4.7μF	E
	10V	—	—	6.8μF~10μF	—	6.8μF~10μF	K
		—	—	4.7μF	—	4.7μF	S
		—	—	1.0μF~4.7μF/10μF	2.2μF~4.7μF	1.0μF~4.7μF	D
		—	—	10μF	—	10μF	E
	6.3V	—	—	4.7μF~10μF	—	5.6μF~10μF	K
		—	—	22μF	—	—	4
		—	—	2.2μF~6.8μF	2.2μF~6.8μF	2.2μF~6.8μF	D
		—	—	10μF	10μF	10μF	E
	4V	—	—	8.2μF~47μF	8.2μF~22μF	8.2μF~22μF	K
		—	—	10μF~47μF	—	10μF~47μF	K
	0805	50V	—	1.0μF~2.2μF	—	1.0μF~2.2μF	Y
		—	1.0μF	1.0μF~4.7μF	—	1.0μF~4.7μF	H
35V		—	—	1.0μF~2.2μF	—	1.0μF~2.2μF	Y
		—	—	1.0μF~4.7μF	—	1.0μF~4.7μF	H
25V		—	—	1.0μF~10μF	—	1.0μF~10μF	Y
		—	—	22μF	—	—	5
16V		—	1.0μF	1.0μF~22μF	—	1.0μF~22μF	H
		—	—	2.2μF~10μF	—	2.2μF~10μF	Y
10V		—	—	2.2μF~22μF	—	2.2μF~22μF	H
		—	—	2.2μF~22μF	—	2.2μF~22μF	Y
6.3V		—	—	2.2μF~47μF	—	2.2μF~47μF	H
		—	—	2.2μF~22μF	2.2μF~22μF	2.2μF~22μF	Y
4V		—	—	47μF	—	47μF	E
		—	—	2.2μF~47μF/100μF	2.2μF~47μF	2.2μF~47μF	H
4V		—	—	22μF~47μF	—	22μF~47μF	Y
		—	—	47μF	—	47μF	H

续上表

尺寸规格	额定电压 /U <sub>R</sub>	标称电容量范围				厚度代码
		X7R	X5R	X5S/X5T	Y5V	
1206	50V	—	1.0μF~4.7μF	—	1.0μF~4.7μF	Y
		—	10μF	—	10μF	L
	35V	—	2.2μF/4.7μF	—	2.2μF/4.7μF	Y
		—	—	—	—	Y
	25V	—	4.7μF~22μF	—	4.7μF~22μF	L
		—	4.7μF~22μF	—	4.7μF~22μF	Y
	16V	—	—	—	—	O
		—	4.7μF~22μF	—	4.7μF~22μF	L
	10V	—	22μF	—	10μF/22μF	O
		—	22μF~47μF	—	22μF~47μF	L
6.3V	—	22μF~47μF	—	22μF~47μF	O	
	—	22μF~100μF	—	22μF~100μF	L	
1210	25V	—	10μF	—	10μF	L
		—	10μF	—	10μF	Q
	16V	—	4.7μF~22μF	—	4.7μF~22μF	L
		—	4.7μF~22μF	—	4.7μF~22μF	Q
		—	4.7μF~22μF	—	4.7μF~22μF	R
	10V	—	10μF	—	10μF	Q
—		22μF	—	22μF	R	

注：1) Y5V 组别采用 E6 系列，X7R、X5R、X5S 组别采用 E12 系列。

2) 对于同尺寸、材质、容量的产品，额定电压可以由高往低覆盖。

**包装类型：**

带式包装（标准载带圆盘包装），单盘最小包装数见表 4。

**表 4 常用包装代码列表<sup>1)</sup>**

产品尺寸规格	0402		0603			0805			1206			1210		
圆盘尺寸	7"	13"	7"	13"	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"
包装数(Kpcs)	10	50	4	15	3	4	2	3	4	3	2	2	1	0.5
材质	纸带	纸带	纸带	纸带	塑带	纸带	塑带	塑带	纸带	塑带	塑带	塑带	塑带	塑带
产品厚度 <sup>4)</sup>	B/N	B/N	D/K	D/K	D/K	Y	5/H	H	Y	O	L	L	Q/R	Q/R

注：1) 非常用包装代码见表 5 包装代码汇总表；

2) 0603、0805、1206 尺寸中 T 代码 4K/盘纸带包装可以兼容塑带材质；

3) 0603 尺寸中 R 代码 3K/盘塑带包装可以兼容纸带材质；

4) 为推荐常用产品厚度，详细产品厚度见表 1 产品尺寸规格表。

**第一次包装：**每多盘物料装入包装盒。

**第二次包装：**将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱，箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。

以上包装形式亦可根据用户需要包装。

### 3. 技术规格和试验方法:

#### 3.1 外观:

**3.1.1 要求:** 瓷体和端电极无明显伤痕。

**3.1.2 试验方法:** 在 10 倍显微镜下目测。

#### 3.2 尺寸规格:

**3.2.1 要求:** 产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。

**3.2.2 试验方法:** 使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。

#### 3.3 工作环境:

<b>X7R</b>	温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86 KPa ~106KPa
<b>X5R、X5S、X5T</b>	温度: -55℃~+85℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86 KPa ~106KPa
<b>Y5V</b>	温度: -30℃~+85℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86 KPa ~106KPa

### 3.4 产品的电性能指标和试验条件:

表 6 电性能指标和试验条件

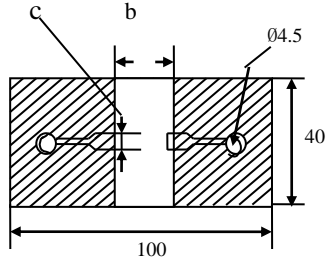
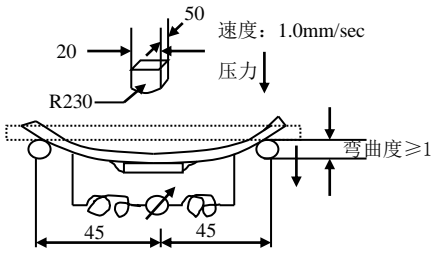
条款	项目	指标	试验条件
1	电容量 (C)	符合标称电容量及其允许偏差范围	温度: 18~28℃; 相对湿度: ≤RH 80%;
2	损耗角正切值 (tgδ)	<b>X7R、X5R、X5S、X5T:</b> U <sub>R</sub> ≥25V      tgδ ≤1000×10 <sup>-4</sup> U <sub>R</sub> =16V        tgδ ≤1250×10 <sup>-4</sup> U <sub>R</sub> ≤10V        tgδ ≤1500×10 <sup>-4</sup>	测试频率: <b>X7R、X5R、Y5V:</b> 100pF < C ≤10μF , f=1KHz±10%;
		<b>Y5V:</b> U <sub>R</sub> ≥25V      tgδ ≤1000×10 <sup>-4</sup> U <sub>R</sub> =16V        tgδ ≤1500×10 <sup>-4</sup> U <sub>R</sub> ≤10V        tgδ ≤1800×10 <sup>-4</sup>	C>10μF, f=100 或 120Hz; 测试电压: 100pF<C≤10μF: U <sub>R</sub> >6.3V 1.0±0.2Vrms; U <sub>R</sub> ≤6.3V 0.5±0.2Vrms; C>10μF 0.5±0.2Vrms
3	绝缘电阻 (Ri)	Ri×C≥100s	温度: 18~28℃; 相对湿度: ≤RH 80%; 施加额定电压 60±5 秒
4	耐电压 (WV)	无击穿或飞弧	2.5×U <sub>R</sub> t=1 分钟 充、放电电流不超过 50mA

注: 2 类陶瓷电容器 (X7R、X5R、Y5V) 电容量测试说明: 当测试电容器的初始电容量低于其允许偏差值时, 需对测试样品进行 150℃ ±10℃ 热处理 60±5 分钟, 然后在室温条件下放置 24±2 小时, 即去老化后再测试其电容量。

### 3.5 产品的技术要求和试验方法:

表 7 中“试验方法”，未做具体说明时，为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。

表 7 产品的技术要求和试验方法

条款	项目	技术要求	试验方法
1	电容量温度系数或温度特性	<b>X7R、X5R:</b> $\Delta C/C \leq \pm 15\%$ <b>X5S:</b> $\Delta C/C \leq \pm 22\%$ <b>X5T:</b> $-33\% \leq \Delta C/C \leq +22\%$ <b>Y5V:</b> $-82\% \leq \Delta C/C \leq +22\%$  <b>Y5V:</b> $-82\% \leq \Delta C/C \leq +22\%$	在 150℃、1 小时专门预处理后放置 24 小时，分别在 $\theta_1$ 、25℃、 $\theta_2$ 下测量电容量，符合相应的电容量变化特性。 <b>X5R、X5S、X5T:</b> $\theta_1 = -55^\circ\text{C}$ , $\theta_2 = 85^\circ\text{C}$ <b>Y5V:</b> $\theta_1 = -30^\circ\text{C}$ , $\theta_2 = 85^\circ\text{C}$ <b>X7R:</b> $\theta_1 = -55^\circ\text{C}$ , $\theta_2 = 125^\circ\text{C}$
2	耐焊接热	外观: 无可见损伤, 端面镀层的熔蚀(浸析)应不超过有关棱边长度的 25% 容量变化: <b>X7R、X5R、X5S:</b> $\Delta C/C \leq \pm 15\%$ ; <b>X5T、Y5V:</b> $\Delta C/C \leq \pm 30\%$  <b>tgδ 和 Ri:</b> 满足表 6 初始指标。	150℃、1 小时专门预处理后放置 24±1 小时; 将测试电容在 110~140℃ 预热 30~60 秒, 浸入 260±5℃ 的锡槽中 10±1 秒, 浸入深度 10mm; 然后在室温放置 24±2 小时后进行外观检查与电性能测试。
3	可焊性	上锡良好, 端头润湿率大于 75%	将测试电容浸入含松香的乙醇溶液 3-5 秒, 在 80~140℃ 预热 30~60 秒, 浸入 235±5℃ 的熔融锡液 2.0±0.2 秒, 浸入深度 10mm。
4	端电极的结合强度	外观: 无可见损伤  容量变化: <b>X7R、X5R、X5S:</b> $\Delta C/C \leq \pm 10\%$ ; <b>X5T、Y5V:</b> $\Delta C/C \leq \pm 30\%$	样品安装在试验基板上(图 a), 如图 b 施加垂直方向的力, 以 1mm/sec 的速度弯曲 1mm, 停留 5±1 秒, 并测量电容量。   容量测试仪 图 b  (Unit: mm)

5	附着力	外观: 无可见损伤。	<p>将产品焊在试验板上, 施加推力 <math>F, 10 \pm 1</math> 秒。</p>  <p>电容器      试验基板</p>															
6	振动	<p>外观: 无可见损伤。</p> <p>容量变化: X7R、X5R、X5S: <math>\Delta C/C \leq \pm 15\%</math>; X5T、Y5V: <math>\Delta C/C \leq \pm 20\%</math></p> <p>tgδ 和 Ri: 满足表 6 初始指标。</p>	<p>根据 IEC 68-2-6 试验 Fc。 样品安装在试验基板上, 振幅 1.5mm, 频率范围 10~55Hz, 简谐振动均匀变化, 扫频周期 1 分钟, 三个方向各持续 2 小时, 总计 6 小时。</p>															
7	温度快速变化	<p>外观: 无可见损伤。</p> <p>容量变化: X7R、X5R、X5S: <math>\Delta C/C \leq \pm 15\%</math>; X5T、Y5V: <math>\Delta C/C \leq \pm 20\%</math></p> <p>tgδ 和 Ri: 满足表 6 初始指标。</p>	<p>150°C、1 小时专门预处理后放置 24 小时; 将电容器固定在夹具上, 电容器按照 1~4 的顺序共循环 10 次,</p> <table border="1" data-bbox="1027 1077 1437 1234"> <thead> <tr> <th>步骤</th> <th>温度(°C)</th> <th>时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><math>\theta_A</math></td> <td>30 min</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25</td> <td>2~5 min.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><math>\theta_B</math></td> <td>30 min</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25</td> <td>2~5 min.</td> </tr> </tbody> </table> <p>X7R: <math>\theta_A = -55^\circ\text{C}</math>, <math>\theta_B = 125^\circ\text{C}</math>; X5R、X5S、X5T: <math>\theta_A = -55^\circ\text{C}</math>, <math>\theta_B = 85^\circ\text{C}</math>; Y5V: <math>\theta_A = -30^\circ\text{C}</math>, <math>\theta_B = 85^\circ\text{C}</math>; 然后在室温放置 <math>24 \pm 2</math> 小时后进行外观检查与电性能测试。</p>	步骤	温度(°C)	时间	1	$\theta_A$	30 min	2	25	2~5 min.	3	$\theta_B$	30 min	4	25	2~5 min.
步骤	温度(°C)	时间																
1	$\theta_A$	30 min																
2	25	2~5 min.																
3	$\theta_B$	30 min																
4	25	2~5 min.																
8	稳态湿热	<p>外观: 无可见损伤。</p> <p>容量变化: X7R、X5R、X5S: <math>\Delta C/C \leq \pm 12.5\%</math>; X5T、Y5V: <math>\Delta C/C \leq \pm 30\%</math></p> <p>损耗角正切 (tgδ): <math>\text{tg}\delta \leq 2 \times</math> 表 6 初始指标</p> <p>绝缘电阻 (Ri): <math>R_i \geq 1000\text{M}\Omega</math> 或 <math>R_i \times C \geq 50\text{s}</math> (<math>U_R \geq 25\text{V}</math>), 取较小者; <math>R_i \geq 1000\text{M}\Omega</math> 或 <math>R_i \times C \geq 10\text{s}</math> (<math>U_R \leq 16\text{V}</math>), 取较小者。</p>	<p>150°C、1 小时专门预处理后放置 24 小时; 测试温度: <math>60^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}</math>; 相对湿度: RH 90~95%; 测试时间: 500 小时; 然后在室温放置 <math>24 \pm 2</math> 小时后进行外观检查与电性能测试。</p>															

9	潮湿负荷	外观: 无可见损伤。	<p>150℃、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V); 然后在室温放置 24±2 小时后进行外观检查与电性能测试。</p> <p>根据 JIS-C-5102 9.9 条进行试验。</p> <p>产品按上限温度、额定电压 1 小时进行前处理, 然后在室温放置 24±2 小时后进行外观检查与电性能测试。</p> <p><b>测试温度:</b> 60±2℃;  <b>相对湿度:</b> RH 90~95%;  <b>测试电压:</b> 1.0×U<sub>R</sub>;  <b>测试时间:</b> 500 小时;                      充、放电电流不超过 50mA; 然后在室温放置 24±2 小时后进行外观检查与电性能测试。</p> <p>(100nF 及以上容量产品, 从试验箱取出后进行 150℃、1 小时专门预处理后室温放置 24±2 小时测试电性能)</p>															
		容量变化: X7R: ΔC/C≤±12.5%; X5R、X5T、X5S: ΔC/C≤±15%; Y5V: ΔC/C≤±30%																
		损耗角正切(tgδ): tgδ≤2×表 6 初始指标																
		绝缘电阻 (Ri): Ri≥500MΩ 或 Ri×C≥25s, 取较小者。																
10	耐久性	外观: 无可见损伤	<p><b>测试温度:</b> 125℃ (X7R) 或 85℃ (X5R、X5S、X5T、Y5V)</p> <p><b>测试时间:</b> 1000 小时  <b>测试电压:</b> 1.5×U<sub>R</sub></p> <p>其中以下规格按 1.0×U<sub>R</sub></p> <table border="0"> <tr> <td>0402</td> <td>Cp≥1.0μF</td> <td>U<sub>R</sub>≥6.3V</td> </tr> <tr> <td>0603</td> <td>Cp≥1.0μF</td> <td>U<sub>R</sub>≥16V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cp&gt;10μF</td> <td>U<sub>R</sub>≥6.3V</td> </tr> <tr> <td>0805</td> <td>Cp≥10μF</td> <td>U<sub>R</sub>≥6.3V</td> </tr> <tr> <td>1206</td> <td>Cp≥10μF</td> <td>U<sub>R</sub>≥6.3V</td> </tr> </table> <p>然后在室温放置 24±2 小时后进行外观检查与电性能测试。(X5R≥1.0μF 从试验箱取出后进行 150℃ 1 小时热处理后放置 24±4 测试电性能)。</p> <p>(100nF 及以上容量产品, 从试验箱取出后进行 150℃、1 小时专门预处理后室温放置 24±2 小时测试电性能)</p>	0402	Cp≥1.0μF	U <sub>R</sub> ≥6.3V	0603	Cp≥1.0μF	U <sub>R</sub> ≥16V		Cp>10μF	U <sub>R</sub> ≥6.3V	0805	Cp≥10μF	U <sub>R</sub> ≥6.3V	1206	Cp≥10μF	U <sub>R</sub> ≥6.3V
		0402		Cp≥1.0μF	U <sub>R</sub> ≥6.3V													
		0603		Cp≥1.0μF	U <sub>R</sub> ≥16V													
				Cp>10μF	U <sub>R</sub> ≥6.3V													
0805	Cp≥10μF	U <sub>R</sub> ≥6.3V																
1206	Cp≥10μF	U <sub>R</sub> ≥6.3V																
容量变化: X7R、X5R、X5S: ΔC/C≤±15%; X5T、Y5V: ΔC/C≤±30%																		
损耗角正切(tgδ): tgδ≤2×表 6 初始指标																		
绝缘电阻 (Ri): Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥50s (U <sub>R</sub> ≥25V), 取较小者; Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥10s (U <sub>R</sub> ≤16V), 取较小者。																		

#### 4. 包装、运输、贮存:

##### 4.1 包装:

##### 4.1.1 包装类型:

带式包装 (标准载带圆盘包装), 单盘最小包装数见表 4。



4.1.2 载带尺寸:

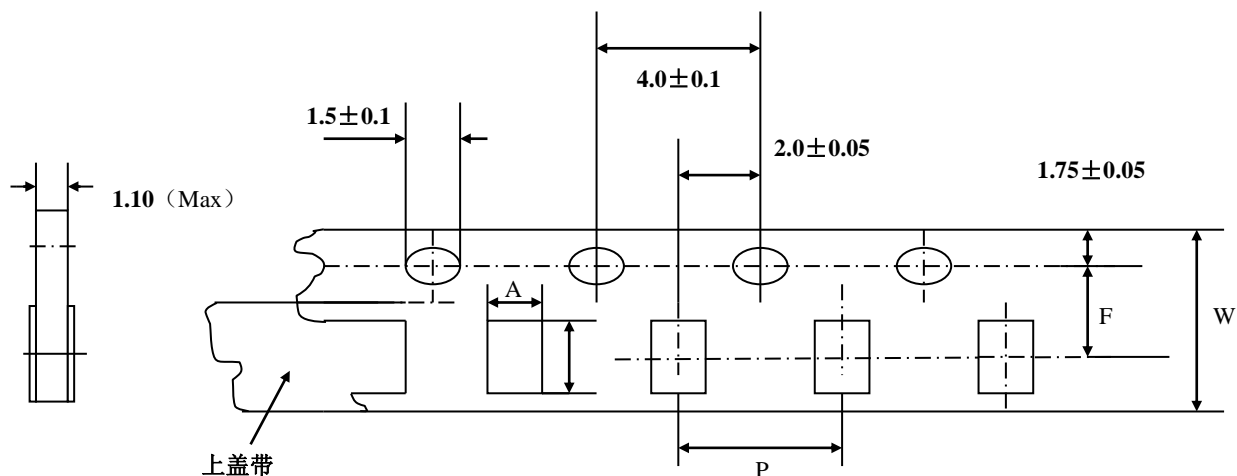


图 2 载带  
表 8 载带尺寸

标 记	产品尺寸代码				
	0402	0603	0805	1206	1210
	尺寸 (单位: mm)				
A (方孔宽度)	0.70±0.10	1.00±0.20	1.60±0.20	2.00±0.20	3.00±0.20
B (方孔长度)	1.20±0.10	1.80±0.20	2.40±0.20	3.60±0.20	3.60±0.20
F (定位孔和方孔的中心距离)	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05
P (方孔间距)	2.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10
W (载带宽度)	8.00±0.20	8.00±0.20	8.00±0.20	8.00±0.20	8.00±0.20

4.1.3 圆盘尺寸

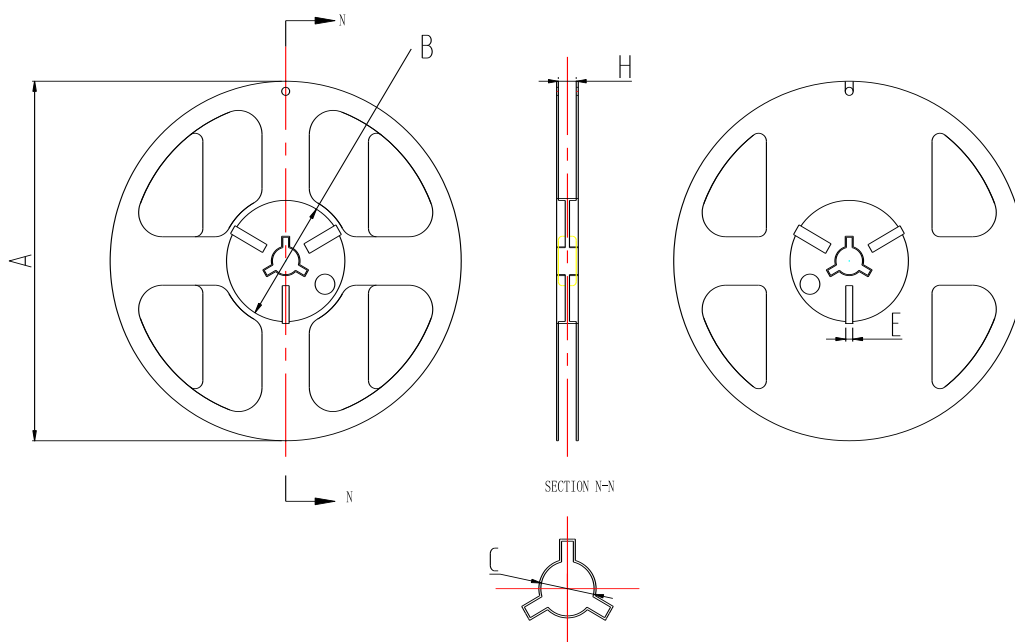
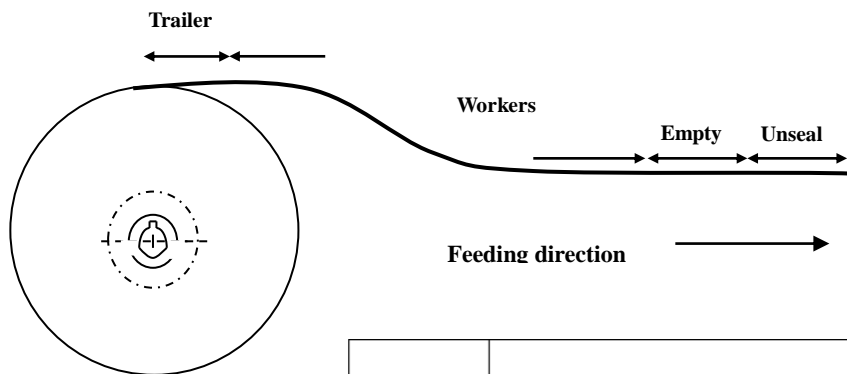


图 3 圆盘

表 9 圆盘尺寸

圆盘尺寸	A/mm	B/mm	C/mm	E/mm	H/mm
7"	Φ178±2.0	Φ60±2.0	Φ13±1.0	4±1.0	9.5±1.0
13"	Φ330±2.0	Φ100±2.0	Φ13±1.0	3±1.0	10±1.0

4.1.4 载带规格:



包装	预留空格的最短长度		
载带	Trailer (空带插入部分)	Empty (空带)	Unseal (不密封带)
	60 mm	200mm	160 mm

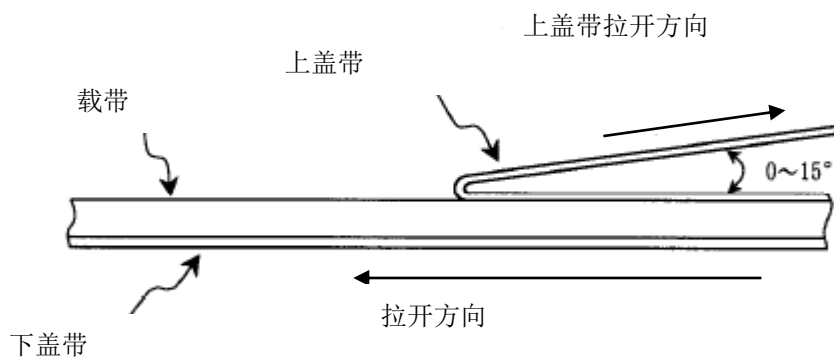
4.1.5 载带性能:

4.1.5.1 载带和上盖带的强度:

- a. 载带 载带在伸直状态下应该能经受 1.02kg 的压力。
- b. 上盖带 上盖带应该能经受 1.02kg 的压力。

4.1.5.2 上盖带剥离强度:

除非有特殊规定, 上盖带以 300mm/min 的速度, 0~15° 的角度 (如下图) 剥离载带时, 剥离强度应该在 10.2~71.4 gf 之间。



## 4.2 运输:

包装的产品适应现代交通工具运输，但产品在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀，不得重力抛掷和猛力挤压。

## 4.3 贮存:

**贮存周期:** X7R、X5R、X5S、X5T 及 Y5V 材料类产品贮存周期为 12 个月，超过 12 个月需重新提交检验。

**贮存条件:** 温度: 小于 35℃

相对湿度: 小于 RH70%

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT category:](#)*

*Click to view products by [VIYONG manufacturer:](#)*

Other Similar products are found below :

[M39014/02-1225V](#) [M39014/22-0631](#) [D55342E07B523DR-T/R](#) [NCA1206X7R103K50TRPF](#) [NCA1206X7R104K16TRPF](#) [NIN-FB391JTRF](#)  
[NIN-FC2R7JTRF](#) [NMC0201X5R474K4TRPF](#) [NMC0402NPO220J50TRPF](#) [NMC0402X5R105K6.3TRPF](#) [NMC0402X5R224K6.3TRPF](#)  
[NMC0402X7R103J25TRPF](#) [NMC0402X7R153K16TRPF](#) [NMC0603NPO1R8C50TRPF](#) [NMC0603NPO201J50TRPF](#)  
[NMC0603NPO330G50TRPF](#) [NMC0603X5R475M6.3TRPF](#) [NMC0805NPO270J50TRPF](#) [NMC0805NPO820J50TRPF](#)  
[NMC0805X7R224K16TRPLPF](#) [NMC0805X7R224K25TRPF](#) [NMC1206X7R102K50TRPF](#) [NMC1206X7R106K10TRPLPF](#)  
[NMC1206X7R475K10TRPLPF](#) [NMC-H0805X7R472K250TRPF](#) [NMC-L0402NPO7R0C50TRPF](#) [NMC-L0603NPO2R2B50TRPF](#) [NMC-](#)  
[Q0402NPO8R2D200TRPF](#) [C1206C101J1GAC](#) [C1608C0G2A221J](#) [C1608X7R1E334K](#) [C2012C0G2A472J](#) [2220J2K00562KXT](#)  
[1812J2K00332KXT](#) [CDR31BX103AKWR](#) [CDR33BX104AKUR](#) [CDR33BX683AKUS](#) [CGA2B2C0G1H010C](#) [CGA2B2C0G1H040C](#)  
[CGA2B2C0G1H050C](#) [CGA2B2C0G1H060D](#) [CGA2B2C0G1H070D](#) [CGA2B2C0G1H120J](#) [CGA2B2C0G1H151J](#)  
[CGA2B2C0G1H181JT0Y0F](#) [CGA2B2C0G1H1R5C](#) [CGA2B2C0G1H2R2C](#) [CGA2B2C0G1H390J](#) [CGA2B2C0G1H391J](#)  
[CGA2B2C0G1H3R3C](#)